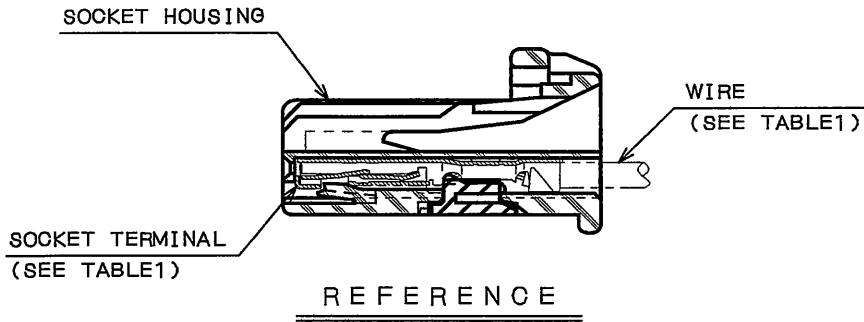
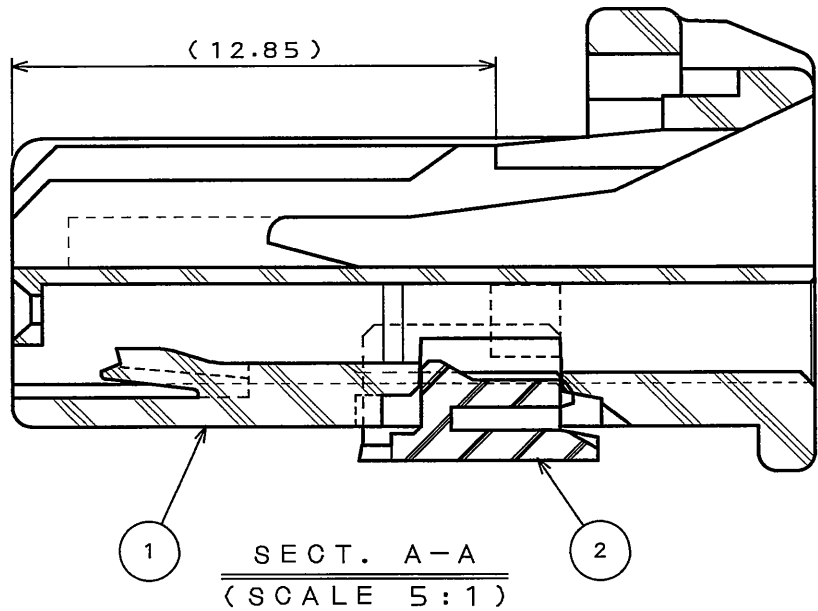
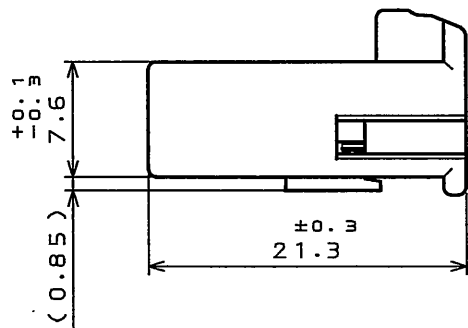
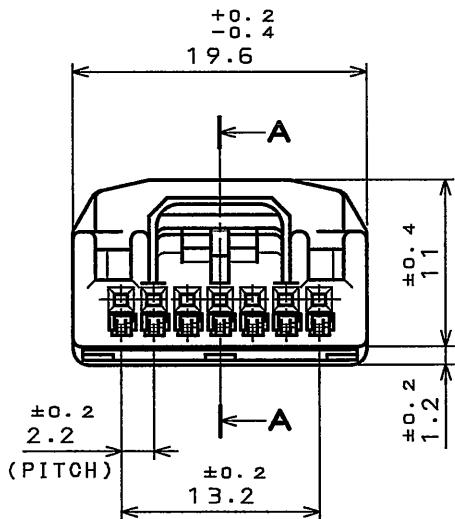
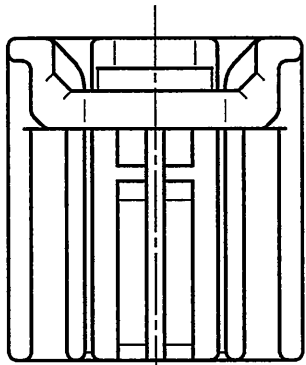


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	30.Sep.2008	066411	CHANGE OF TERMINAL MATERIALS PLATING LIST		Y.WATANABE	K.MIYAMOTO	T.KUME
3	14.Nov.2008	066892	CHANGE OF TERMINAL MATERIALS PLATING LIST		Y.WATANABE	K. Miyamoto	T. Kume

△△ TABLE1: TERMINAL MATERIALS AND PLATING LIST (端子材料・メッキ設定コード表)

CODE	PART TITLE	SJ No.	MATERIALS	PLATING	APPLICABLE WIRE
S	M34S7504F1	038527	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY	TIN PLATING	CHFUS 0.22sq. AVSS 0.3sq. CHFUS 0.35sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
M	M34S7504F2	038528	高導電性銅合金	スズめっき	CHFUS 0.5sq. AVSS 0.5sq. CAVS 0.5sq. CHFS 0.75sq. CHFUS 0.75sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
C	M34S7504F3	038747			CAN SD 0.35sq. TWO BOTH ENDS CAVITIES CAN BE APPLIED. 両端2箇所のキャビティ対応
L	M34S7504F4	038893			AVSS 0.85sq. CAVS 0.85sq. TWO BOTH ENDS CAVITIES CAN BE APPLIED. 両端2箇所のキャビティ対応
X	M34S7504F5	109336			CHFUS 0.13sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応



2	RETAINER	1	PPE+PA66 (ALLOY)		COLOR: BLACK
1	HOUSING	1	PPE+PA66 (ALLOY)		COLOR: GRAY
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
JACS-1754 JABL-1754		4.Jul.2005		2: 1	MX34
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.) SJ104416
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	S.HARA	MX34007SF1	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		SOCKET HOUSING	
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		承認 APPD.	T.ISHIWA	質量 (MASS) 2.1 g	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MX34007SF1](#)